

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2024-035

天水华天科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华天科技	股票代码	002185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	常文瑛	杨彩萍	
办公地址	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号	
电话	0938-8631816	0938-8631990	
电子信箱	htcwy2000@163.com	caiping.yang@ht-tech.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	6,718,197,240.22	5,088,913,477.69	32.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,733,881.47	62,878,628.32	254.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,913,549.57	-189,940,874.10	81.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,225,432,401.36	758,426,812.98	61.58%
基本每股收益（元/股）	0.0695	0.0196	254.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0695	0.0196	254.59%
加权平均净资产收益率	1.39%	0.40%	0.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	36,675,185,869.03	33,751,820,450.19	8.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,075,120,849.25	15,849,983,538.60	1.42%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	287,678	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天水华天电子集团股份有限公司	境内非国有法人	22.59%	723,774,508	0	不适用	0
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	3.21%	102,914,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.05%	65,668,632	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.78%	57,075,625	0	不适用	0
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	1.13%	36,247,723	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.11%	35,546,575	0	不适用	0
嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	31,056,466	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95%	30,445,366	0	不适用	0
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.85%	27,322,404	0	不适用	0
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	其他	0.85%	27,141,904	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东参与转融通业务的情况见下表					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
天水华天电子集团股份有限公司	714,407,758	22.29%	0	0.00%	723,774,508	22.59%	0	0.00%
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	102,914,400	3.21%	0	0.00%	102,914,400	3.21%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	58,695,375	1.83%	0	0.00%	65,668,632	2.05%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	63,160,725	1.97%	1,183,100	0.04%	57,075,625	1.78%	378,000	0.01%
广东恒阔投资管理有限公司	36,247,723	1.13%	0	0.00%	36,247,723	1.13%	0	0.00%
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	43,435,319	1.36%	77,800	0.00%	35,546,575	1.11%	125,000	0.00%
嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	31,056,466	0.97%	0	0.00%	31,056,466	0.97%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,692,466	0.43%	4,453,600	0.14%	30,445,366	0.95%	1,104,800	0.03%
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	27,322,404	0.85%	0	0.00%	27,322,404	0.85%	0	0.00%
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	27,322,404	0.85%	0	0.00%	27,141,904	0.85%	180,500	0.01%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

2024 年上半年，在集成电路市场景气度逐步复苏，并重新进入稳步增长的有利环境带动下，公司经营业绩同比大幅提高。报告期内，公司持续关注客户需求和市场变化，抢抓不断回暖的市场机遇，加强与客户的沟通和服务工作，积极开展与汽车电子、高速运算、人工智能、存储器等终端客户的交流合作，努力争取订单。2024 年上半年，公司实现营业收入 67.18 亿元，同比增长 32.02%，其中二季度实现营业收入 36.12 亿元，环比一季度增加 5.06 亿元；归属于上市公司股东的净利润 2.23 亿元，同比增长 254.23%，其中二季度实现归属于上市公司股东的净利润 1.66 亿元，环比一季度增长 190.53%。

报告期内，公司汽车电子封装产品生产规模持续扩大，2.5D、FOPLP 项目稳步推进，双面塑封 BGA SiP、超高集成度 uMCP、12 寸激光雷达产品等具备量产能力，基于 TMV 工艺的 uPoP、高散热 HFCBGA、大尺寸高密度 QFN、蓝牙低功耗胎压产品等实现量产。2024 年上半年，公司获得授权专利 11 项，其中发明专利 9 项。

报告期内，公司持续进行质量品牌建设，加强供应商质量管理，总结“零投诉、零退货、零赔偿”产品的质量管理工作方法及经验，继续推进“精益六西格玛”质量能力提升建设和封装良率提升工作，持续满足客户质量要求，提高客户满意度。

报告期内，公司继续开展降本增效工作，推进生产自动化和少人化工厂建设，完成晶圆检验自动化、自动配料、包装自动化、仓储自动化等项目的实施，进行 Memory 封装自动化搬运项目调研，优化生产工艺流程，不断提升公司自动化水平和生产效率。

报告期内，公司募集资金投资项目持续推进，华天江苏、华天上海完成生产前各项准备工作，进入生产阶段，盘古半导体启动 FOPLP 生产线建设，随着公司募集资金投资项目和先进封装产业基地的投产，将进一步优化公司产业布局，提高公司先进封装产业规模。